3/9/1 DIALOG(R) File 347: JAPIO (c) 2000 JPO & JAPIO. All rts. reserv.

06112963 **Image available** HEAT TREATMENT SYSTEM AND GAS PROCESSING SYSTEM

PUB. NO.:

11-054496 A]

PUBLISHED:

February 26, 1999 (19990226)

INVENTOR(s): OKASE WATARU

APPL. NO.:

APPLICANT(s): TOKYO ELECTRON LTD

FILED:

09-225729 [JP 97225729] August 07, 1997 (19970807)

INTL CLASS:

H01L-021/31; H01L-021/205; H01L-021/22

ABSTRACT

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a heat treatment system which can ensure a high throughput while reducing the size and in which uniform heat treatment can be carried out while suppression corrosion at the metallic part.

SOLUTION: A quartz container 2 is set in a metallic chamber 1 having a carry in/out port 11 in the side face and a mounting part 24 is provided on the bottom in the quartz container 2 while a processing gas supply section 5 is disposed movably up and down on the upper side thereof. Side wall parts 51a, b are provided at the circumferential fringe part of the processing gas supply section 5 to surround the processing atmosphere between the mounting part 24 and the side wall parts at the time of heat treatment. At first, the processing gas supply section 5 is located at a first height and a wafer W is mounted on the mounting part 24 and then the processing gas supply section 5 is lowered down to a second height before heat treatment is started. Since a small processing chamber is formed between the processing gas supply section 5 and the mounting part 24 at the time of heat treatment, the time for replacing the processing gas is shortened and the throughput is enhanced.

COPYRIGHT: (C) 1999, JPO

(19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平11-54496

(43)公開日 平成11年(1999)2月26日

(51) Int.Cl.6		識別記号	FΙ		
H01L	21/31		H01L	21/31	E
	21/205			21/205	
	21/22	5 1 1		21/22	511A

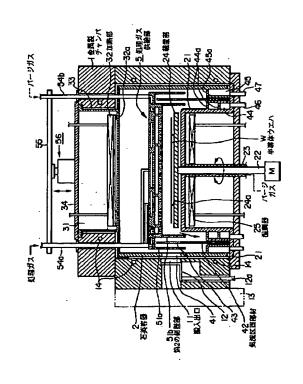
		審査請求	未請求 請求項の数21 FD (全 22 頁)		
(21)出願番号	特願平9-225729	(71) 出願人	000219967 東京エレクトロン株式会社		
(22)出顧日	平成9年(1997)8月7日	(72)発明者	東京都港区赤坂5丁目3番6号 大加瀬 亘 神奈川県洋久井郡城山町町屋1丁目2番41 号 東京エレクトロン東北株式会社相模事 業所内		
		(74)代理人	弁理士 井上 俊夫		

(54) 【発明の名称】 熱処理装置及びガス処理装置

(57)【要約】

【課題】 装置を小型化できると共に、高いスループッ トが得られ、しかも均一な熱処理を行うことができて、 金属部分の腐食を抑えることができる熱処理装置を提供

【解決手段】 側面に搬入出口11が形成された金属製 チャンパ1の中に石英容器2を設け、石英容器2の内部 には底部に載置部24を設けると共に、上部側に昇降自 在な処理ガス供給部5を設ける。処理ガス供給部5の周 縁部に、熱処理時に載置部24との間の処理雰囲気を囲 む側壁部51を設け、先ず処理ガス供給部5を第1の高 さ位置に配置して、ウエハ♥を搬入して載置部24上に 載置し、次いで処理ガス供給部5を第2の高さ位置まで 下降させて熱処理を行う。熱処理時には、処理ガス供給 部5と載置部24との間に小さな処理室が形成されるの で、処理ガスの置換時間が短くなり、スルーブットが向 上する。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 側面に被処理基板の受け渡し口が形成さ れたチャンバと、

このチャンバ内に設けられ、被処理基板をほぼ水平に保 持するための載置部と、

この載層部に載層された被処理基板を加熱するための加 熱部と、

前記載置部に載置された被処理基板の被処理面に対向し かつ昇降自在に設けられ、被処理基板に処理ガスを供給 するための処理ガス供給部と、

この処理ガス供給部と載置部との間の処理雰囲気を囲む ように処理ガス供給部の周縁部に設けられた囲い部分

前記処理ガス供給部は、被処理基板が前記チャンバ内と 外部との間で受け渡されるときには、前記囲い部分が前 記受け渡し口を覆わない第1の高さ位置にあり、また被 処理基板が熱処理されるときには前記囲い部分が前記受 け渡し口を覆って被処理基板を囲むように第2の高さ位 置にあることを特徴とする熱処理装置。

【請求項2】 側面に被処理基板の受け渡し口が形成さ 20 れた金属製のチャンバと、

前記チャンパの中に設けられ、前記受け渡し口に対応す る位置において側面に被処理基板の受け渡し口が形成さ れた、耐熱性の大きい非金属材よりなる容器と、

この容器内に設けられ、被処理基板をほぼ水平に保持す るための載置部と、

この載層部に載置された被処理基板を加熱するための加 熱部と、

前記載置部に載置された被処理基板の被処理面に対向し かつ昇降自在に設けられ、被処理基板に腐食性ガスを含 30 む処理ガスを供給するための処理ガス供給部と、

この処理ガス供給部と載置部との間の処理雰囲気を囲む ように処理ガス供給部の周縁部に設けられた囲い部分 と、

前記金属製のチャンパと容器との間、または前記容器と 囲い部分との間の少なくとも一方に、処理ガスが金属製 のチャンバに接触するのをさけるためにバージガスを供 給するパージガス供給部と、

前記容器に設けられた排気口と、を備え、

前記容器内に位置する部材は、耐熱性の大きい非金属材 よりなり、

前記処理ガス供給部は、被処理基板が前記容器内と外部 との間で受け渡されるときには、前記囲い部分が前記受 け渡し口を覆わない第1の高さ位置にあり、また被処理 基板が熱処理されるときには前記囲い部分が前記受け渡 し口を覆って被処理基板を囲むように第2の高さ位置に あることを特徴とする熱処理装置。

【請求項3】 容器の内壁と載置部との間に当該載置部 を囲むように気流区画部材を設け、処理ガス供給部が第 2の位置にあるときには前記囲い部分と気流区画部材と 50 装置。

が前記容器の径方向に重なり合い、その重なり部分及び その外側がパージガス通流領域、内側が処理ガス通流領 域を形成することを特徴とする請求項2記載の熱処理装 置。

【請求項4】 囲い部分と気流区画部材との重なり部分 がラビリンスを形成することを特徴とする請求項3記載 の熱処理装置。

【請求項5】 排気口は、処理ガス排気口とこの処理ガ ス排気口よりも外側に位置するパージガス排気口とから なることを特徴とする請求項2、3または4記載の熱処 10 理装置。

【請求項6】 処理ガス供給部の昇降軸内に、当該処理 ガス供給部に連通する処理ガスの供給路を形成したこと を特徴とする請求項1または2記載の熱処理装置。

【請求項7】 処理ガス供給部の昇降軸内に、当該処理 ガス供給部に連通する処理ガスの供給路と処理ガスの供 給路とは区画されたバージガスの供給路とを形成したこ とを特徴とする請求項2記載の熱処理装置。

【請求項8】 側面に被処理基板の受け渡し口が形成さ れた金属製のチャンバと、

前記チャンパの中に設けられ、前記受け渡し口に対応す る位置において側面に被処理基板の受け渡し口が形成さ れた、耐熱性の大きい非金属材よりなる容器と、

この容器内に昇降自在に設けられ、被処理基板をほぼ水 平に保持するための載置部と、

との載置部に載置された被処理基板を加熱するための加 熱部と

前記載置部に載置された被処理基板の被処理面に対向す るように設けられ、被処理基板に腐食性ガスを含む処理 ガスを供給するための処理ガス供給部と、

前記金属製のチャンバと容器との間に、処理ガスが金属 製のチャンパに接触するのをさけるためにパージガスを 供給するパージガス供給部と、

前記容器に設けられた排気口と、を備え、

前記容器内に位置する部材は、耐熱性の大きい非金属材 よりなり、

前記載置部は、被処理基板が前記容器内と外部との間で 受け渡されるときには、前記受け渡し口と同じ高さ位置 かまたはこの高さ位置よりも処理ガス供給部とは反対側 に位置し、被処理基板が熱処理されるときには前記受け 渡し口よりも処理ガス供給部側に位置することを特徴と する熱処理装置。

【請求項9】 容器の内壁と載置部との間に当該載置部 を囲むように気流区画部材を設け、この気流区画部材の 外側がパージガス通流領域、内側が処理ガス通流領域を 形成することを特徴とする請求項8記載の熱処理装置。

【請求項10】 排気口は、処理ガス排気口とこの処理 ガス排気口よりも外側に位置するパージガス排気口とか らなることを特徴とする請求項8または9記載の熱処理

【請求項11】 側面に被処理基板の受け渡し口が形成されたチャンパと、

このチャンパ内に設けられ、被処理基板をほぼ水平に保 持するための載置部と、

この載置部に載置された被処理基板を加熱するための加 熱部と、

前記載置部に載置された被処理基板の被処理面に対向するように処理ガス供給孔が形成されると共に周縁部にガス排気口が形成され、前記載置部に対して相対的に昇降自在なガス供給排気部と、を備え、

前記被処理基板が前記チャンバ内と外部との間で受け渡されるときには、前記載置部はガス供給排気部に対して離れた位置にあって、前記載置部及びガス供給排気部の各周縁部同士が離れ、

前記被処理基板が熱処理されるときには、前記載置部は ガス供給排気部に対して接近した位置にあって、前記載 置部及び前記ガス供給排気部の各周縁部がチャンバの径 方向に重なり合うことによりラビリンスを形成し、処理 ガス供給孔よりの処理ガスが、このラビリンスを介して 前記ガス排気口から排気されることを特徴とする熱処理 20 装置。

【請求項12】 チャンバは金属よりなり、載置部及び ガス供給排気部は、耐熱性の大きい非金属材よりなり、 処理ガスは腐食性ガスを含み、

処理ガスが金属製のチャンバに接触するのをさけるため に前記チャンバとガス供給排気部及び載置部との間にバージガスを供給するためのパージガス供給部を設けたことを特徴とする請求項11記載の熱処理装置。

【請求項13】 処理ガス中には水蒸気が含まれ、金属製のチャンパの内壁面を水蒸気の露点以上の温度に調整 30する温度調整手段を設けたことを特徴とする請求項2、8または12記載の熱処理装置。

【請求項14】 耐熱性が大きい非金属材は、石英または炭化ケイ素であることを特徴とする請求項2、8または12記載の熱処理装置。

【請求項15】 加熱部は載置部の載置面よりも上方または下方の一方側に設けられ、他方側には基板温度調整部が設けられ、被処理基板がチャンバ内に搬入されたときには、前記基板温度調整部により当該被処理基板を処理温度よりも低い温度まで一旦昇温し、次いで被処理基40板を処理温度まで昇温することを特徴とする請求項1、2、8または11記載の熱処理装置。

【請求項 1 6 】 側面に被処理基板の受け渡し口が形成されたチャンバと、

このチャンパ内に設けられ、被処理基板をほぼ水平に保持するための載置部と、

この載置部に載置された被処理基板を加熱するための加 熱部と、

前記載置部に載置された被処理基板に処理ガスを供給するための処理ガス供給部と、

前記被処理基板をチャンパの外からチャンパ内に搬入して載置部に受け渡す搬送手段と、

前記被処理基板の少なくとも一部がチャンバ内に搬入された後、前記載置部に対向する位置に達するまでの間の時点で、前記被処理基板におけるチャンバに先に入った部分が、搬入方向の後ろ側に位置するように当該被処理基板を回転させる基板回転手段と、

を備えたことを特徴とする熱処理装置。

【請求項17】 側面に被処理基板の受け渡し口が形成 10 されたチャンバと、

とのチャンバ内に設けられ、被処理基板をほぼ水平に保 持するための載置部と、

この載置部に載置された被処理基板を加熱するための加 熱部と、

前記載置部に載置された被処理基板に処理ガスを供給するための処理ガス供給部と、

前記被処理基板をチャンパの外からチャンパ内に搬入して載置部に受け渡す搬送手段と、

この搬送手段により処理前の被処理基板がチャンバ内で 20 搬送されるときには、被処理基板の少なくとも加熱部側 の面を覆って、搬送手段と共に移動する熱遮蔽部材と、 を備えたことを特徴とする熱処理装置。

【請求項 1 8 】 容器内に設けられた被処理基板の載置 部と、

この載置部に載置された被処理基板に処理ガスを供給するためのガス供給部と、

前記載置部に載置された被処理基板の表面及び裏面の少なくとも一方と対向するように容器の外に設けられ、前記被処理基板を輻射熱により加熱するための加熱部と、前記被処理基板と加熱部との間に位置すると共に前記容器の一部を構成し、前記被処理基板が位置する側とは反

器の一部を構成し、前記被処理基板が位置する側とは反対側に膨らむように湾曲して形成された石英よりなる窓部分と、を備え、

前記容器内を減圧雰囲気にして前記被処理基板に対して 熱処理を行うことを特徴とする熱処理装置。

【請求項19】 容器内に設けられた被処理基板の載置 部と、

この載置部に載置された被処理基板に処理ガスを供給するためのガス供給部と、

前記載置部に載置された被処理基板の表面及び裏面の少なくとも一方と対向するように容器の外に設けられ、前記被処理基板を輻射熱により加熱するための加熱部と、前記被処理基板と加熱部との間に位置すると共に前記容器の一部を構成し、前記被処理基板が位置する側に膨ら

前記容器内を加圧雰囲気にして前記被処理基板に対して 熱処理を行うことを特徴とする熱処理装置。

むように湾曲して形成された、窓部分と、を備え、

【請求項20】 側面に被処理基板の受け渡し口が形成されたチャンバと、

50 とのチャンバ内に設けられ、被処理基板をほぼ水平に保

4

持するための載置部と、この載置部に載置された被処理 基板の被処理面に対向するように設けられ、処理ガスの 供給、排気を行うためのガス供給排気部と、を備え、 前記ガス供給排気部は、複数のガス通流領域を有し、こ れらのガス通流領域のいくつかがガス供給領域として機 能すると共に残りのガス通流領域がガス排気領域として 機能し、ガス供給領域として機能するものとガス排気領 域として機能するものとが、時間的に入れ替わることに よって、熱処理中にガスの流れが切り替わるように構成 したことを特徴とするガス処理装置。

【請求項21】 容器内に設けられた被処理基板の載置 部と、

この載置部と対向するように設けられ、前記載置部に載 置された被処理基板を供給するための多数のガス供給孔 を備えたガス供給部と、を備え、

前記ガス供給部は、被処理基板の内方側に位置するガス 供給部よりも外方側に位置するガス供給孔の方が、ガス 流量が少なくなるように構成されていることを特徴とす るガス処理装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、例えば半導体ウエ ハに対しウエット酸化やHCl酸化等の酸化処理に適し た熱処理装置、及び例えば酸化処理やCVDに適したガ ス処理装置に関する。

[0002]

【従来の技術】半導体デバイスの製造プロセスの中に、 髙温下においてシリコンの表面部を酸化しこれにより酸 化膜(絶縁膜)を得る酸化処理がある。この種の酸化処 理を熱履歴の影響を少なくしながら行うための熱処理装 30 置として、反応管内の設定位置にウェハを1枚づつ保持 具に載せて搬入した後急加熱する枚葉式の熱処理装置が 知られている。

【0003】このような枚葉式の熱処理装置について図 16に示す概略図を参照しながら説明すると、200は 縦型の反応管であり、熱処理領域を含む部分が断熱体2 10で囲まれている。この反応管210には、上から下 へ向かって処理ガスが流れるように処理ガス供給管21 1及び排気管212が設けられている。

【0004】反応管200の中には、例えば150~2 00mm/秒程度の速度で昇降できるようにウエハ保持 具220が設けられており、このウエハ保持具220に は反応管1の下方側の移載室230にて図示しない搬送 手段により 1 枚のウェハWが載置され、ウェハWが所定 位置まで上昇した後抵抗発熱体241及び均熱体242 よりなる加熱部240により所定の熱処理温度まで加熱 されると共に処理ガス供給管211より処理ガスが供給 されて例えば常圧雰囲気で酸化処理される。

【0005】ここで上述の装置では、例えば処理ガスと

てO、ガスとHCIガスを用いるHC1酸化等が行われ るが、H、OガスやHClガスは腐食性の大きいガスで あり、またH、Oが金属に結路した状態でHClガスを 用いた処理を行うと金属を腐食してしまうため、前記反 応管1は石英により構成されている。

6

【0006】また反応管200の下方側に設けられた移 載室230と反応管200との間にはシャッタ250が 左右両側にて進退自在に設けられており、移載室230 やウエハ保持具220の駆動機構等の金属製の部材に前 記腐食性の処理ガスが接触しないようになっている。な おとのシャッタ250にはウエハ保持具220の昇降軸 221に密接するように半円状の切り欠きが形成されて おり、排気管212よりも下方側の反応管200に連通 する領域はパージガス例えばN、等の不活性ガスでパー ジされている。

[0007]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら上述の熱 処理装置では、反応管200の下方側からウエハ₩が搬 出入されるため、反応管200の下方側に移載室230 20 やシャッタ250、ウエハ保持具220の駆動機構等が 必要となる上、反応管200の外側に加熱部240や断 熱体210が設けられているので装置全体が大型化して しまうといる問題や、反応管200内の処理領域が大き いことから処理ガスの置換に時間がかかり、スループッ トが低くなるという問題があった。

【0008】そこで本発明者らは、上述の熱処理装置に 代わる装置として、枚葉式のCVD装置のように、加熱 手段を備えた小さなチャンバを用い、チャンバの側壁か **らウエハを搬入出する構造を検討している。ここで枚葉** 式のCVD装置について図17により簡単に説明する と、図中260は金属製の円筒状チャンパ、261はチ ャンバ260側壁に形成されたウエハの搬入出口、27 0はゲートバルブであり、280はチャンバ260内底 部に設けられ、ヒータが内蔵された載置台、290は載 置台270の上方に設けられた加熱部である。

【0009】しかしながらこの場合には、図18に示す ように処理領域の側方にウエハ♥の搬入出口261が位 置するので、ウエハの周囲の環境が搬入出口261があ る場所と無い場所とで変わってしまい、ウエハの放熱の 仕方が周方向で一律でなくなってしまう。ここで酸化処 理のようにプロセス温度が高い処理では、この放熱の不 均一による悪影響が大きく、例えばウエハ♥を回転させ て処理を行うようにしても、酸化処理の面内均一性が悪 化してしまう。またチャンバ260は金属製であるので 既述のような腐食性の処理ガスを用いる酸化処理を行う と、チャンバ260自体が腐食されてしまうという問題 もある。

【0010】本発明はこのような事情の下になされたも のであり、その目的は、均一な熱処理を行うことができ してH、Oガスを用いるウエット酸化や、処理ガスとし 50 て、金属部分の腐食のおそれがなく、小型で高いスルー

プットが得られる熱処理装置を提供することにある。また他の目的は、高いスループットが得られるガス処理装置を提供することにある。さらに他の目的は均一なガス処理を行うことのできるガス処理装置を提供することにある。

[0011]

【課題を解決するための手段】請求項1の発明は、側面 に被処理基板の受け渡し口が形成されたチャンパと、

このチャンパ内に設けられ、被処理基板をほぼ水平に保持するための載置部と、

との載置部に載置された被処理基板を加熱するための加 熱部と、

前記載置部に載置された被処理基板の被処理面に対向しかつ昇降自在に設けられ、被処理基板に処理ガスを供給するための処理ガス供給部と、

この処理ガス供給部と載置部との間の処理雰囲気を囲むように処理ガス供給部の周縁部に設けられた囲い部分と、を備え、

前記処理ガス供給部は、被処理基板が前記チャンパ内と 外部との間で受け渡されるときには、前記囲い部分が前 20 記受け渡し口を覆わない第1の高さ位置にあり、また被 処理基板が熱処理されるときには前記囲い部分が前記受 け渡し口を覆って被処理基板を囲むように第2の高さ位 置にあることを特徴とする熱処理装置である。

【0012】請求項1の熱処理装置を構成するにあたって、腐食性ガスを含む処理ガスを用いる場合に好適な発明が、請求項2の発明である。即ち請求項2の発明は、側面に被処理基板の受け渡し口が形成された金属製のチャンバと、

前記チャンパの中に設けられ、前記受け渡し口に対応す 30 る位置において側面に被処理基板の受け渡し口が形成された、耐熱性の大きい非金属材よりなる容器と、

この容器内に設けられ、被処理基板をほぼ水平に保持するための載置部と、

この載置部に載置された被処理基板を加熱するための加 熱部と.

前記載置部に載置された被処理基板の被処理面に対向しかつ昇降自在に設けられ、被処理基板に腐食性ガスを含む処理ガスを供給するための処理ガス供給部と、

との処理ガス供給部と載置部との間の処理雰囲気を囲む 40 ように処理ガス供給部の周縁部に設けられた囲い部分 と、

前記金属製のチャンパと容器との間、または前記容器と 囲い部分との間の少なくとも一方に、処理ガスが金属製 のチャンパに接触するのをさけるためにパージガスを供 給するパージガス供給部と、

前記容器に設けられた排気口と、を備え、

前記容器内に位置する部材は、耐熱性の大きい非金属材よりなり、

前記処理ガス供給部は、被処理基板が前記容器内と外部 50 てとができる。容器の内壁と載置部との間に当該載置部

との間で受け渡されるときには、前記囲い部分が前記受け渡し口を覆わない第1の高さ位置にあり、また被処理基板が熱処理されるときには前記囲い部分が前記受け渡し口を覆って被処理基板を囲むように第2の高さ位置に

あることを特徴とする熱処理装置である。

【0013】請求項2の発明では、次のような構成を採用することができる。容器の内壁と載置部との間に当該載置部を囲むように気流区画部材を設け、処理ガス供給部が第2の位置にあるときには前記囲い部分と気流区画部材とが前記容器の径方向に重なり合い、その重なり部分及びその外側がパージガス通流領域、内側が処理ガス通流領域を形成する。この場合囲い部分と気流区画部材との重なり部分がラビリンスを形成する。また排気口

は、処理ガス排気口とこの処理ガス排気口よりも外側に 位置するパージガス排気口とからなる。

【0014】処理ガス供給部の昇降軸内に、当該処理ガス供給部に連通する処理ガスの供給路を形成する。この構成は、請求項1の発明においても採用することができる。処理ガス供給部の昇降軸内に、当該処理ガス供給部に連通する処理ガスの供給路と処理ガスの供給路とは区画されたパージガスの供給路とを形成する。

【0015】本発明では、上記の発明のように処理ガス 供給部を昇降させる代わりに載置部を昇降させることも できる(請求項8)。即ち請求項8の発明は、側面に被 処理基板の受け渡し口が形成された金属製のチャンバ と、

前記チャンバの中に設けられ、前記受け渡し口に対応する位置において側面に被処理基板の受け渡し口が形成された、耐熱性の大きい非金属材よりなる容器と、

30 との容器内に昇降自在に設けられ、被処理基板をほぼ水 平に保持するための載置部と、

この載置部に載置された被処理基板を加熱するための加 熱部と、

前記載置部に載置された被処理基板の被処理面に対向するように設けられ、被処理基板に腐食性ガスを含む処理 ガスを供給するための処理ガス供給部と、

前記金属製のチャンバと容器との間に、処理ガスが金属 製のチャンパに接触するのをさけるためにパージガスを 供給するパージガス供給部と、

) 前記容器に設けられた排気口と、を備え、

前記容器内に位置する部材は、耐熱性の大きい非金属材 よりなり、

前記載置部は、被処理基板が前記容器内と外部との間で受け渡されるときには、前記受け渡し口と同じ高さ位置かまたはこの高さ位置よりも処理ガス供給部とは反対側に位置し、被処理基板が熱処理されるときには前記受け渡し口よりも処理ガス供給部側に位置することを特徴とする。

【0016】請求項8の発明では、次のように構成する ことができる。容器の内壁と載置部との間に当該載置部

8

を囲むように気流区画部材を設け、この気流区画部材の外側がパージガス通流領域、内側が処理ガス通流領域を 形成する。排気口は、処理ガス排気口とこの処理ガス排 気口よりも外側に位置するパージガス排気口とからな る。

【0017】本発明では、ガス供給部に排気機能を持たせてガス供給排気部を構成し、これと載置部との間を接近させていわば狭い処理空間を形成するようにしてもよい(請求項11)。即ち請求項11の発明は、側面に被処理基板の受け渡し口が形成されたチャンバと、

とのチャンバ内に設けられ、被処理基板をほぼ水平に保持するための載置部と、

この載置部に載置された被処理基板を加熱するための加 熱部と、

前記載置部に載置された被処理基板の被処理面に対向するように処理ガス供給孔が形成されると共に周縁部にガス排気口が形成され、前記載置部に対して相対的に昇降自在なガス供給排気部と、を備え、

前記被処理基板が前記チャンバ内と外部との間で受け渡されるときには、前記載置部はガス供給排気部に対して 20 離れた位置にあって、前記載置部及びガス供給排気部の各周縁部同士が離れ、

前記被処理基板が熱処理されるときには、前記載置部は ガス供給排気部に対して接近した位置にあって、前記載 置部及び前記ガス供給排気部の各周縁部がチャンパの径 方向に重なり合うことによりラビリンスを形成し、処理 ガス供給孔よりの処理ガスが、このラビリンスを介して 前記ガス排気口から排気されることを特徴とする。

【0018】請求項11の発明において、チャンバが金属よりなり、また処理ガスが腐食性ガスを含む場合には、載置部及びガス供給排気部は、耐熱性の大きい非金属材よりなり、処理ガスが金属製のチャンバに接触するのをさけるために前記チャンバとガス供給排気部及び載置部との間にバージガスを供給するためのパージガス供給部を設けるようにする。

【0019】以上において、処理ガス中には水蒸気が含まれ、金属製のチャンパの内壁面を水蒸気の露点以上の温度に調整する温度調整手段を設けることが好ましい。また耐熱性が大きい非金属材は、例えば石英または炭化ケイ素とすることができる。更に加熱部は載置部の載置 40面よりも上方または下方の一方側に設けられ、他方側には基板温度調整部が設けられ、被処理基板がチャンパ内に搬入されたときには、前記基板温度調整部により当該被処理基板を処理温度よりも低い温度まで一旦昇温し、次いで被処理基板を処理温度まで昇温するようにしてもよい。

【0020】また基板をチャンバ内に搬入するにあたって、先に搬入した部分は、後から搬入した部分よりも長い時間加熱雰囲気にさらされるが、こうした影響を級和する好適な装置として次の発明がある。即ち請求項16

の発明では、側面に被処理基板の受け渡し口が形成され たチャンパと、

10

このチャンパ内に設けられ、被処理基板をほぼ水平に保持するための載置部と、

この載置部に載置された被処理基板を加熱するための加 熱部と.

前記載置部に載置された被処理基板に処理ガスを供給するための処理ガス供給部と、

前記被処理基板をチャンパの外からチャンパ内に搬入し 10 て載置部に受け渡す搬送手段と、

前記被処理基板の少なくとも一部がチャンバ内に搬入された後、前記載置部に対向する位置に達するまでの間の時点で、前記被処理基板におけるチャンバに先に入った部分が、搬入方向の後ろ側に位置するように当該被処理基板を回転させる基板回転手段と、

を備えたことを特徴とする。

【0021】また請求項17の発明では、側面に被処理 基板の受け渡し口が形成されたチャンパと、

このチャンバ内に設けられ、被処理基板をほぼ水平に保) 持するための載置部と、

この載置部に載置された被処理基板を加熱するための加 熱部と、

前記載置部に載置された被処理基板に処理ガスを供給するための処理ガス供給部と、

前記被処理基板をチャンバの外からチャンバ内に搬入して載置部に受け渡す搬送手段と、

この搬送手段により処理前の被処理基板がチャンバ内で 搬送されるときには、被処理基板の少なくとも加熱部側 の面を覆って、搬送手段と共に移動する熱遮蔽部材と、 を備えたことを特徴とする。

【0022】また処理雰囲気が減圧または加圧雰囲気の場合に好適な装置として次の発明がある。即ち請求項18の発明は、容器内に設けられた被処理基板の載置部と、

この載置部に載置された被処理基板に処理ガスを供給するためのガス供給部と、

前記載置部に載置された被処理基板の表面及び裏面の少なくとも一方と対向するように容器の外に設けられ、前記被処理基板を輻射熱により加熱するための加熱部と、

前記被処理基板と加熱部との間に位置すると共に前記容器の一部を構成し、前記被処理基板が位置する側とは反対側に膨らむように弯曲して形成された石英よりなる窓部分と、を備え、

前記容器内を減圧雰囲気にして前記被処理基板に対して 熱処理を行うことを特徴とする。

【0023】請求項19の発明は、容器内に設けられた 被処理基板の載置部と、

この載置部に載置された被処理基板に処理ガスを供給するためのガス供給部と、

する好適な装置として次の発明がある。即ち請求項16 50 前記載置部に載置された被処理基板の表面及び裏面の少

なくとも一方と対向するように容器の外に設けられ、前記被処理基板を輻射熱により加熱するための加熱部と、前記被処理基板と加熱部との間に位置すると共に前記容器の一部を構成し、前記被処理基板が位置する側に膨らむように湾曲して形成された、窓部分と、を備え、前記容器内を加圧雰囲気にして前記被処理基板に対して熱処理を行うことを特徴とする。

【0024】そして、基板の面内処理の均一性を図るための好適な発明として、次のようなガス処理装置があり、この構成は例えば上記の熱処理装置に組み合わせる 10 ことができる。即ち請求項20の発明では、側面に被処理基板の受け渡し口が形成されたチャンバと、

このチャンパ内に設けられ、被処理基板をほぼ水平に保持するための載置部と、この載置部に載置された被処理 基板の被処理面に対向するように設けられ、処理ガスの 供給、排気を行うためのガス供給排気部と、を備え、

前記ガス供給排気部は、複数のガス通流領域を有し、これらのガス通流領域のいくつかがガス供給領域として機能すると共に残りのガス通流領域がガス排気領域として機能し、ガス供給領域として機能するものとガス排気領 20域として機能するものとが、時間的に入れ替わることによって、熱処理中にガスの流れが切り替わるように構成したことを特徴とする。

【0025】請求項21の発明では、容器内に設けられた被処理基板の載置部と、

この載置部と対向するように設けられ、前記載置部に載置された被処理基板を供給するための多数のガス供給孔 を備えたガス供給部と、を備え、

前記ガス供給部は、被処理基板の内方側に位置するガス 供給部よりも外方側に位置するガス供給孔の方が、ガス 30 流量が少なくなるように構成されていることを特徴とす る。

[0026]

【発明の実施の形態】本発明の熱処理装置を酸化装置に適用した場合の実施の形態について説明する。図1は酸化装置の一例を示す断面図であり、図中1は円筒状の金属製チャンパである。このチャンパ1の側面の一部には、被処理基板である半導体ウエハW(以下ウエハWという)の受け渡し口をなす搬入出口11が形成されており、この搬入出口11は常時はシャッタ12により塞が40れている。シャッタ12は昇降軸12aにて昇降することにより搬入出口11を開閉するように構成されており、シャッタ12の側方側のチャンパ1の側面には図中一点鎖線で示すゲートバルブ13が設けられている。【002714 シンパ1内には、計算性の大きいま全層

【0027】チャンパ1内には、耐熱性の大きい非金属材例えば石英よりなる筒状の容器2がチャンパ1の内壁面を覆うように設けられている。この筒状の容器2は、底面の中央部が筒状に盛り上がった筒状凸部21として形成されており、後述する温調器の配置空間を処理雰囲気から区画するようにしている。また前記筒状凸部21 50

のほぼ中央部には回転軸22が貫通しており、回転軸22の貫通孔を通じて筒状凸部21の内外の空間が連通しないように当該筒状凸部21中央から垂立する筒状体23により回転軸22の挿入空間が囲まれている。

12

【0028】この回転軸22の上端は載置台2の上面からわずかに突出しており、その頂部には水平な石英板からなる載置部24が取り付けられている。この載置部24は上面が載置面を構成しており、この載置面にはウエハWを支持するための突起24aが例えば3か所に設けられていて、これによりウエハWがほぼ水平に保持されるようになっている。また回転軸22の下端側は底壁を貫通して下方側に延びており、チャンバ1の下方側でモータMに接続されている。さらに回転軸22と筒状体23との間には、図示しないパージガス供給部よりバージガスが供給されるようになっている。

【0029】筒状凸部21の内部には基板温度調整部をなす温調器25が設けられており、この温調器25は図2に示すように、例えば抵抗発熱体からなる加熱手段26の上方側に冷却手段27を組み合わせて構成されている。例えば冷却手段は冷却剤が通流可能な板状の冷却部材27aを複数配列してなり、各冷却部材27aは回動軸27bにより回動自在に構成されていて、各冷却部材27aが起立した状態(図2に示す状態)と、ほとんど水平状態となって加熱手段26の上面を覆う状態との間で回動するように構成されている。また加熱手段26の上面には、加熱手段26の金属成分例えばナトリウムが処理雰囲気に通り抜けないように炭化ケイ素板26a(以下SiC板という)が設けられている。

【0030】前記チャンバ1の上壁の中央部は、円形の大きな孔部が形成されて空間31となっており、この空間31に例えば抵抗発熱体からなる加熱部32が前記石英容器2の上面を介して前記載置部24と対向するように設けられていると共に、この加熱部32と石英容器2の上面との間にはSiC板32aが設けられている。なお前記空間31におけるチャンバ1の上壁の内周面は、石英容器2の上面に連設される石英製の筒状体33で覆われており、空間31の上部は金属板34で覆われている。また前記石英容器2の側壁には、チャンバ1の搬入出口11に対応する位置においてウェハWの受け渡し口41が形成されている。

【0031】前記石英容器2には、処理ガス供給部5が 載置面と対向するように設けられている。この処理ガス 供給部5は、例えば図1及び図3に示すように、同じ大きさの第1及び第2の円板5a、5bと、これらの円板5a、5bと、これらの円板5a、5bよりは小さく、載置台2上面よりはわずかに大きい第3の円板5cとを、上からこの順で載置面と平行になるように互いに間隔を介して積層し、第1及び第2の円板5a、5bの周縁部を第1の側壁部51aで覆うと共に、第2及び第3の円板5b、5cとの間を、第3の円板5cの周縁部に設けられた第2の側壁部51b で覆うように構成されている。

【0032】とうして第1及び第2の円板5a、5bの間には上部空間が形成され、第2及び第3の円板5b、5cの間には下部空間が形成される。これら上部空間と下部空間は、夫々区画部材53a、53bにより例えば径方向に3つのゾーンに分割されており、この実施の形態では下部空間の最も中央部側の第1のゾーンZ1はウェハWの中心から半径のほぼ中央付近まで位置し、最も周縁側の第3のゾーンZ3はウェハWの周縁部よりも外側に位置し、これらのゾーンの間に第2のゾーンZ2が10位置するように設定されている。また前記上部空間には第3のゾーンZ3の外側に第4のゾーンZ4が形成されている。

13

【0033】前記第2の円板5 b と第3の円板5 c には、各ゾーン Z 1~ Z 3 に 夫々ガス供給孔5 2 a , 5 2 b が形成されており、第2の円板5 b にはゾーン Z 4 において、例えば後述する気流区画部材43 に対応する位置の内側にもガス供給孔5 2 a が形成されている。

【0034】このような処理ガス供給部5は、チャンバ1内と外部との間でウェハWの受け渡しを行う第1の高20 さ位置と、ウェハWの酸化処理(熱処理)を行う第2の高さ位置との間で昇降自在に構成されており、第1の円板5aの上面に取り付けられた例えば2本の昇降軸54a、54bにより吊り下げられる状態で支持されている。これら昇降軸54a、54bの他端側は、チャンバ1の上壁を貫通して上壁の上方側で水平な支持部材55に接続されており、この支持部材55を昇降機構56で昇降することにより、処理ガス供給部5が第1の高さ位置と第2の高さ位置との間で昇降するようになっている

【0035】前記昇降軸54aの内部には、処理ガス供給部5の前記3つのゾーンZ1~Z3に連通する3本の処理ガス供給管55a~55cが設けられており、例えば第1の供給管55a、第2の供給管55b、第3の供給管55c(図示せず)は、夫々上部空間の第1のゾーンZ1、第2のゾーンZ2、第3のゾーンZ3に接続されている。

【0036】これら供給管55a~55cは、第1の供給管55aから第3の供給管55cまで順にガス流量が少なくなるように設定されており、こうして第3の円板 405cに形成されたガス供給孔52bから供給されるガス流量は、内方側に位置するガス供給孔52bよりも外方側に位置するガス供給孔52bの方が少なくなるように構成されている。

【0037】また前記昇降軸54bの内部には、処理ガス供給部5の第3及び第4のゾーンZ3、Z4に先端部が接続されたバージガス供給管56が設けられており、このバージガス供給管56には、チャンバ1上壁下面と石英容器2上面との間の隙間にパージガスを供給するための開口部(図示せず)が形成されている。

【0038】前記第1及び第2の側壁部51a、51bは、処理ガス供給部5が前記第2の高さ位置にあるときには、下端側が筒状凸部21の上面よりもわずかに下方側に位置するように下方側に向かって延びていて、第2の側壁部51bが処理ガス供給部5と載置部24との間の処理雰囲気を囲む囲い部分を形成するようになっている。またこれら側壁部51a、51bは、処理ガス供給部5が前記第1の高さ位置にあるときには、下端側が受け渡し口41のウェハ受け渡し位置よりも上方側に位置し、ウェハWの受け渡しの邪魔にならないように構成されている。

14

【0039】石英容器22内には、筒状凸部21を囲むように下端が石英容器2の底部に位置する円筒状の気流区画部材42が設けられている。この気流区画部材42は例えば受け渡し口41を越える高さに設定され、受け渡し口41に対応する位置に開口部43が形成されている。また例えば処理ガス供給部5が第2の高さ位置にあるときには、第1及び第2の側壁部51a,51bの間に入り込むようになってむり、こうしてこれら側壁部51a,51bと気流区画部材42が径方向に重なり合い、重なり部分がラビリンスを形成するように構成されている。

【0040】またチャンバ1内の底部には、載置台2の外側面に上下2室よりなる処理ガス用の排気室44が設けられると共に、石英容器2の側壁内面にパージガス用の排気室45が設けられている。これら排気室44、45にはチャンバ1の底壁を貫通して夫々処理ガス用の排気管46とパージガス用の排気管47とが夫々排気口を介して接続されており、これら排気管46、47の他端側は夫々図示しない排気ポンプに接続されている。

【0041】前記排気室44、45にはチャンバ1内の 処理ガスとパージガスとを夫々排気室44、45内に引 き込むための排気孔44a、45aが形成されており、 石英容器2の側壁の下端側には、チャンバ1と石英容器 2との間のパージガスを排気室45に引き込むための排 気孔2 b が形成されている。ここで前記処理ガス供給部 5、気流区画部材42、排気室44,45等の石英容器 2内部に位置する部材は例えば石英により構成されてい る。なおチャンバ1の壁部には冷媒流路14が形成され ており、チャンバ1の内壁面の温度が水分の露点よりも 髙い温度になるように温度調整されている。その理由 は、水蒸気を用いた酸化処理を行った時にチャンバ1の 壁面が結露すると、塩化水素ガスが入り込んだときに金 属壁面を腐食してしまうのでこれを避けるためである。 【0042】続いて上述の酸化装置の作用について説明 する。先ず図4(a)に示すように、処理ガス供給部5 を第1の高さ位置まで上昇させ、第1及び第2の側壁部 51a. 51bを搬入出口11 (気流区画部材42の開 □部43)のウェハ♥の受け渡し位置よりも上方側に位 50 置させる。こうして搬入出口11のシャッタ12を開

き、ウエハWを石英容器2の受け渡し口41、気流区画 部材42の開口部43を介して、載置部24の突起24 a上に載置する。なお図3ではチャンバ1と石英容器2 とを一体に示してある。

15

【0043】次いで図4(b)に示すように、搬入出口 11をシャッタ12で閉じ、チャンパ1内では処理ガス 供給部5を第2の高さ位置まで下降させて、第1及び第 2の側壁部51a.51bにより気流区画部材42の開 □部43を塞ぎ、ウエハWを処理ガス供給部5と載置部 24とで囲んだ状態で所定の酸化処理を行う。

【0044】この際酸化処理では、ウエハ♥を、温調器 25の加熱手段26の輻射熱により下方側から加熱する と共に、加熱部32の輻射熱により上方側から加熱する ことにより、ウエハ表面を処理温度例えば1000℃程 度まで加熱する。そして排気管46、47を介してチャ ンバ1内を例えば760~100Torr程度の微減圧 まで排気しながら、ウエハ表面が処理温度まで昇温して から、処理ガス供給部5を介して処理ガス例えばHC1 ガス及び〇、ガスを夫々所定の流量で供給すると共に、 パージガス例えば窒素ガスを供給し、こうしてウェハ♥ 20 表面に所定の酸化膜を形成する。

【0045】ここでウエハWの割れやスリップを防止す るために、ウエハ♥をチャンバ1内に搬入したときに は、温調器25により当該ウエハ♥を処理温度よりも低 い温度例えば600℃程度まで一旦予備加熱し、次いで ウエハWを処理温度まで昇温するように温度制御を行 う。例えば温度制御の方法としては、ウエハWの搬入時 には、例えば図5(a)に示すように、図示しない加熱 部32と加熱手段26を共に既にオン状態にしておくと 共に、冷却部材27aを閉じた状態(水平に倒した状 態) にして、加熱手段26からの輻射熱を冷却部材27 aで遮り、こうして温調器25と加熱部32との組み合 わせによりウエハ♥表面の温度を600℃程度に制御す

【0046】次いで図5(b)に示すように、冷却部材 27aを回動させて開いた状態(起立状態)とし、加熱 手段26の輻射熱がウエハWに到達するようにして、温 調器25と加熱部32との組み合わせによりウエハ♥表 面を1000℃程度まで昇温させる。この際例えば載置 部24の下面に複数例えば5点の温度センサを設けて温 40 度を検出することにより、温調器25及び加熱部32に よるウエハWの加熱を制御する。

【0047】 ここでチャンバ1内の処理ガスとパージガ スの流れについて図3により説明する。図中実線は処理 ガスの流れを、点線はパージガスの流れを夫々示してい る。先ず処理ガスは、3本の処理ガス供給管55a~5 5 c により処理ガス供給部5の対応する3つのゾーン Z 1~23に夫々供給される。ここでチャンパ1内では、 供給された処理ガスは、底部に接続された排気管46、 47の排気により下方側に向けて通流していく。即ち各 50 に第3の円板5cに形成されたガス供給孔52bからウ

ゾーン21~23に供給された処理ガスは上部空間を拡 散しながらガス供給孔52aを介して下部空間へ流れて 行き、さらに拡散しながらガス供給孔52 bを介してウ エハW表面に向けて供給される。そして排気室44側 (ウエハ♥の外方側) に向かって流れて行き、排気孔4 4aを介して排気室44に流れ込み、排気管46により 排気される。

【0048】一方パージガスはパージガス供給管56に より処理ガス供給部5の第3及び第4のゾーン23,2 4に供給されると共に、前記図示しない開口部を介して チャンバ1上壁と石英容器2上面との間にも供給され る。また筒状体23と回転軸22の間からもチャンバ1 内に供給される。そしてチャンバ1内では、処理ガス供 給部5のゾーンZ3からガス供給孔52bを介して供給 されたパージガスは載置部24の周縁部より外方側に向 けて流れて行き、ゾーン24からガス供給孔52aを介 して供給されたパージガスは気流区画部材42の内方側 及び外方側に流れて行く。

【0049】またチャンバ1と石英容器2との間に供給 されたパージガスは、当該隙間を下方側に向けて流れて 行くと共に、昇降軸54a,54bの回りのわずかな隙 間2 aを介してチャンバ1内に入り込み、気流区画部材 42の外方側の領域を下方側に流れて行く。 こうしてチ ャンバ1内のパージガスの一部は処理ガスと共に排気孔 44aを介して排気室44に流れ込み、残りの部分は排 気孔45aを介して排気室45に流れ込んで夫々排気管 46、47により排気される。またチャンバ1と石英容 器2との間を流れるパージガスは排気孔2bを介して排 気室45に入り込み、排気管47により排気される。

【0050】このようにチャンバ1内では、第1及び第 2の側壁部51a, 51bと気流区画部材42とが設け られると共に、内側に処理ガス用の排気管46、この外 側にパージガスの排気管47が取り付けられているの で、第2の側壁部51bの内側が処理ガスの通流領域と なり、第1及び第2の側壁部51a, 51bと気流区画 部材42で構成された重なり部分及びその外側がパージ ガスの通流領域となり、処理ガスとパージガスとの流れ が区画される。

【0051】また既述のように、処理ガスとパージガス の夫々の通流領域は前記重なり部分で区画されており、 しかもこの重なり部分はラビリンス構造となっているの で、処理ガスは重なり部分よりも外方側に流れて行きに くい。このため処理ガスが石英容器2の受け渡し口41 を通過して石英チャンバから流出することが抑えられ る。なお第3のゾーンZ3では処理ガスとパージガスと が供給されるが、このゾーンZ3はウエハ♥の周縁領域 より外方にあるので酸化処理に影響を与えるおそれはな

【0052】ここで処理ガス供給部5では、既述のよう

エハW表面に向けて供給される処理ガスの流量を、内方側に位置するガス供給孔52bの方が少なくなるようにしているので、ウエハW表面に形成される酸化膜の膜厚を均一にすることができる。つまり処理ガスは排気室44側に向かって流れるので、ウエハWの中心から周縁側に向かって流れるので、ウエハWの中心から周縁側に向かって流れて行くことなるが、各ガス供給孔52bから処理ガスが均一の流量で供給されるとすると、周縁部では中心部からのガス流れも加わるので周縁側のガス量が中心部側に比べて多くなり、ウエハWの周縁部の膜厚が厚くなり、ウエハWの周縁部の膜厚が厚くなってしまうからである。この場合処理ガスの流量の制御は、上述の方法の代りに、例えばガス供給孔52bの径を変えることにより行うようにしてもよい。

17

【0053】このように本実施の形態では、加熱部32を備えたチャンバ1を用い、チャンバ1側壁に形成された搬入出口11からウェハWを搬入出するようにしたので、従来の枚葉式の熱処理装置に比べて装置全体を小型化することができる。また熱処理時には処理ガス供給部5を第2の高さ位置まで下降させ、載置部24や筒状凸部21、処理ガス供給部の第3の円板5c、第2の側壁20部51bとでウェハWを囲む小さな処理室を形成しているので、当該処理室における処理ガスの置換に要する時間が短くなり、この結果スループットを向上させることができる。

【0054】さらに熱処理の際は、図6に示すように、前記処理室ではウエハWの周縁部が第2の側壁部51b で囲まれた状態となることから、処理領域の側方に搬入出口11があったとしても、熱処理時におけるウエハ周 囲の環境は、ウエハWから見ると略等方円形となる。 これにより熱処理時のウエハWの放熱が周方向において均 30一となるので、面内均一性の高い熱処理を行うことができる。

【0055】さらにまた金属製のチャンバ1内部に石英容器2を設けてチャンバ1の内面を石英で覆い、チャンバ1と石英容器2との間にパージガスを供給すると共に、チャンバ1内では、既述のように処理ガスが石英容器2から流出しにくいように処理ガスとパージガスとの通流領域を区画しているので、処理ガスと金属製のチャンバ1の内壁面との接触が抑えられる。これにより処理ガスとして腐食性の大きいHC1ガスを用いたとしても40チャンバ1の腐食を抑えることができる。

【0056】以上の実施の形態においては、処理ガス供給部5をチャンバ1の底部側に配置し、載置部24をチャンバ1の上部側に設けて、第1の高さ位置において載置部24にウエハWを保持させてから、処理ガス供給部5を第2の高さ位置まで上昇させて熱処理を行うようにしてもよい。

【0057】続いて本発明の他の実施の形態について図7により説明する。図中上述の実施の形態と同様の構成については同符号を付してある。この実施の形態の酸化50

装置が上述の実施の形態と異なる点について述べると、 先ず載置部6が昇降自在に構成されていることである。 前記載置部6は石英により構成されていて、回転軸を兼 ねる昇降軸60の頂部に取り付けられており、筒状凸部 21の上面よりも大きい水平な載置面61と、当該載置 面61の載置台2の上面よりも外方の位置で屈曲して下 方側にほぼ垂直に延びるスカート部62とを備えてい る。

【0058】前記スカート部62は、載置部6が後述する第1の高さ位置にあるときには、その下端側が筒状凸部21側面に形成された排気室44の上面よりもわずかに上方側に位置し、後述する第2の高さ位置にあるときには、その下端側が筒状凸部21の上面よりも下方側に位置するように構成されている。また載置面61にはウエハWをほぼ水平に支持するための突起61aが設けられていると共に、ウエハWの温度を測定するための温度センサが内蔵されている。

【0059】前記昇降軸60は筒状凸部21の筒状体23の中に設けられており、昇降軸60の下端側はチャンパ1の底壁を貫通して下方側に延び、ベローズ体63を介してチャンバ1の下方側で昇降機構64と図示しない回転機構とに接続されている。また昇降軸60と筒状体23との間には、図示しないパージガス供給部よりパージガスが供給されるようになっている。

【0060】との載置部6は、チャンバ1内と外部との間でウエハWの受け渡しを行う第1の高さ位置と、ウエハWの熱処理(酸化処理)を行う第2の高さ位置との間で昇降されるように構成されている。例えば載置部6は通常、搬入出口11のウエハ受け渡し位置である第1の高さ位置に設けられており、熱処理時には昇降機構64により昇降軸60を上昇させることにより、載置部6を第1の高さよりも高い(処理ガス供給部7に近い)第2の高さ位置まで例えば10mm/秒~100mm/秒の速度で上昇させるように構成されている。

【0061】また本実施の形態では、処理ガス供給部7は加熱部32と載置部6との間に固定して設けられている。この処理ガス供給部7は、例えば図7に示すように、筒状凸部21上面よりはわずかに大きい、同じ大きさの3枚の石英製の円板7a、7b,7cを前記載置面61と平行になるように互いに間隔を介して積層し、各円板7a~7cの周縁部を下方側に延びる石英製の側壁部71で覆うことにより構成されている。

【0062】こうして処理ガス供給部7の内部には上部空間と下部空間とが形成され、これらの空間は、共通の区画部材72により上述の実施の形態と同様に径方向に3つのゾーンZ1~Z3に分割されている。また前記円板7a、7bには、各ゾーンZ1~Z3に夫々ガス供給孔73a、73bが形成されており、前記側壁部71は下端部が筒状凸部21側面に形成された排気室44の上方側近傍に位置するように構成されていると共に、搬入

出口11と対応する位置に開口部71aが形成されてい る.

19

【0063】この処理ガス供給部7は、フランジ部74 aを有する石英製の支持部材74により筒状体33の外 側にてチャンバ1の上壁に吊り下げた状態で取り付けら れており、当該支持部材74のフランジ部74aは筒状 体33の外周囲部分のチャンパ1上壁を覆うように設け られている。また処理ガス供給部7にはガス温度検出用 の温度センサ (図示せず) が内蔵されており、加熱部3 2により処理ガスの温度制御を行うようになっている。 【0064】前記支持部材74の内部には処理ガス供給 部7の前記3つのゾーン21~23に連通する3本の処 理ガス供給管75a~75cが設けられており(処理ガ ス供給管75bは図示せず)、上述の実施の形態と同様 にガス供給孔73bから供給されるガス流量は、内方側 に位置するガス供給孔73 bよりも外方側に位置するガ ス供給孔73bの方が少なくなるように構成されてい

【0065】チャンバ1内では筒状凸部21の下端側が 屈曲し、この屈曲部21aが底壁を覆うように設けられ 20 ており、底壁の周縁部には、チャンバ1側壁の下部内面 を覆うように、石英製の底部部材65が屈曲部21a上 に設けられている。また処理ガス供給部7のフランジ部 74の下部側には石英製のパージガス室76が形成され ており、このパージガス室76にはパージガス供給管7 7が接続されている。

【0066】さらにチャンバ1内には、チャンバ1の側 壁を覆うように、チャンバ1の内壁面に沿って石英製の 第1及び第2の壁部66,67が互いに所定の間隔を開 けて設けられている。これら壁部66,67は例えば一 30 端側が底部部材65の上面に接続され、他端側がパージ ガス室76の底面に接続されていて、チャンパ1の搬入 出口11に対応する位置にウエハの受け渡し口66a, 67aが形成されている。

【0067】こうしてチャンバ1の中には、加熱部32 の下方側に筒状凸部21と底部部材65、壁部66,6 7, パージガス室76、処理ガス供給部7とにより構成 された石英容器が設けられることとなり、これによりチ ャンバ1の内壁面は石英により覆われた状態となる。

【0068】また底部部材65には、内側の壁部67の 40 内方側であって、処理ガス供給部7の側壁部71の外方 側に石英製の円筒体68が設けられている。この円筒体 68は例えば搬入出口11を越える高さに設定され、搬 入出口11に対応する位置に開口部68aが形成されて いる。この実施の形態では、載置部6のスカート部62 と、処理ガス供給部7の側壁部71及び円筒体68によ り気流区画部材が形成されている。

【0069】前記パージガス室76には、チャンバ1の 側壁と第1の壁部66との間、第1の壁部66と第2の 壁部67との間、第2の壁部67の内方側の空間に夫々 50 により、筒状凸部21の側面は上部を覆われた状態とな

開口する開口部76aが設けられている。また前記との 円筒体68の内面にはパージガス用の排気室45が設け られており、第1及び第2の壁部66、67、円筒体6 8の夫々の下部側にはパージガスを排気室45に引き込 むための排気孔66b, 67b, 68bが夫々形成され ている。この実施の形態においても、石英容器の内部に 位置する部材は全て石英により構成されている。

【0070】 このような酸化装置では、先ず図8(a) に示すように、載置部6を第1の高さ位置に設定した状 態で、シャッタ12を開き、チャンパ1の外部からウエ ハWを、搬入出口11、第1及び第2の壁部66、67 の受け渡し口66a, 67a、円筒体68の開口部68 a、側壁部71の開口部71aを介して搬入し、載置部 6の突起61a上に載置する。この際載置部6は載置さ れたウェハW表面の温度が例えば600°C程度になるよ うに、温調器25と加熱部32とにより温度制御されて いる。

【0071】次いで図8(b)に示すように、搬入出口 11をシャッタ12で閉じ、チャンバ1内では載置部6 を第2の高さ位置まで例えば10mm/秒~100mm /秒の速度で上昇させる。そしてこの第2の高さ位置で ウエハWを温調器25と加熱部32とにより処理温度例 えば1000℃まで昇温した後、処理ガス例えばHC1 ガスとO、ガスと、パージガス例えばN、ガスとを導入 し、スカート部62により側壁部71の開口部71aを 塞ぎ、ウエハWを処理ガス供給部7と載置部6とで囲ん だ状態で所定の酸化処理を行う。

【0072】ここでチャンバ1内では、処理ガスは、処 理ガス供給部7の各ゾーン21~23からガス供給孔7 3 bを介してウェハW表面に向けて供給される。そして 側壁部71とスカート部62との間の隙間を通って排気 室44側(ウェハWの外方側)に向かって流れて行き、 排気室44を介して排気管46により排気される。一方 パージガスは、パージガス室76からチャンバ1側壁と 第1の壁部66との間、第1の壁部66と第2の壁部6 7との間、第2の壁部67の内方側に夫々供給され、排 気室45に向って下方側に流れていき、排気室45を介 して排気管47により排気される。

【0073】このためチャンバ1内では、前記側壁部7 1と第1及び第2の壁部66,67,円筒体68とで構 成された気流区画部材の外側にパージガスの通流領域が 形成され、内側に処理ガスの通流領域が形成されること となり、両者の流れが区画される。またこの気流区画部 材がラビリンスを形成しているので、処理ガスがこのラ ビリンスを通過して外方側に流れていくことは困難であ り、これにより処理ガスが石英容器から流出しにくくな っている。

【0074】また熱処理時に載置部6が第2の高さ位置 まで上昇しても、載置部6に設けられたスカート部62 るので、筒状凸部21と載置部6との間の空間に処理ガスが入り込みにくくなっている。さらに筒状体23を介して前記筒状凸部21と載置部6との間の空間にパージガスを供給しているので、処理ガスが前記空間に流れ込み、筒状体23の内側に入り込むことが抑えられ、例えば昇降軸60の下端側に設けられた駆動機構等の金属製部材の腐食が防止される。

【0075】とのように本実施の形態においては、熱処理時に載置部6が上昇して処理ガス供給部7と載置部6との間で小さな処理室が形成されるので、上述の実施の10形態と同様に処理ガスの置換に要する時間が短くて済み、スループットが上昇する。また熱処理の際には、ウェハwは処理ガス供給部7の側壁部71で囲まれた状態となるので、ウェハwからの放熱が周方向において均一となり、面内均一性の高い熱処理を行うことができる。【0076】さらに既述のように、石英容器からの処理ガスの流出が抑えられるので、チャンバ1の内壁面と処理ガスとの接触が抑えられ、これにより処理ガスが腐食性のガスであってもチャンバ1の腐食が防止される。

【0077】以上の実施の形態においては、処理ガス供 20 給部7をチャンパ1の底部側に配置し、載置部6をチャ ンバ1の上部側に設けて、第1の高さ位置において載置 部6にウエハWを保持させてから、載置部6を第2の高 さ位置まで下降させて熱処理を行うようにしてもよい。 【0078】続いて本発明のさらに他の実施の形態につ いて図9により説明する。図中上述の実施の形態と同様 の構成については同符号を付してある。 図中8は昇降自 在に構成された石英製の載置部であり、この載置部8は 回転軸を兼ねる昇降軸80の頂部に取り付けられてい て、筒状凸部21の上面よりも大きい水平な載置面81 と、当該載置面81の周縁部に形成されたスカート部8 2と、スカート部82の外方に形成された櫛歯部83と を備えている。前記昇降軸80の下端側は上述の実施の 形態と同様に、チャンパ1の下方側でベローズ63を介 して昇降機構64と図示しない回転機構とに接続されて おり、昇降軸80と筒状体23との間にはパージガスが 供給されるようになっている。

【0079】この載置部8は、チャンバ1内と外部との間でウエハWの受け渡しを行う第1の高さ位置と、ウエハWの熱処理(酸化処理)を行う第2の高さ位置との間 40で昇降されるように構成されており、例えば載置部8は通常、搬入出口11のウエハ受け渡し位置である第1の高さ位置に設けられていて、熱処理時には第1の高さ位置よりも高い(ガス供給排気部8に近い)第2の高さ位置まで上昇するように構成されている。

【0080】前記スカート部82は、載置面81から屈曲して下方側にほぼ垂直に延びるように構成されており、当該スカート部82の下端側は、例えば載置部8が第1の高さ位置にあるときに筒状凸部21の側面上部を覆う位置まで延びている。また前記櫛歯部83は上方側 50

に向かってほぼ垂直に延びる3個のリング状の筒部83 a~83cを備えており、これら筒部83a~83cは前記スカート部82と平行に、互いに所定の間隔(後述する側壁部が入り込める間隔)を介して設けられている。なお筒部83a~83cは断面形状が櫛歯状になっているので以下の説明では櫛歯と呼ぶことにする。

22

【0081】櫛歯83a~83cの長さは、例えば載置部8が第1の高さ位置にあるときには各櫛歯83a~83cの上端側が搬入出口11を塞がず、第2の高さ位置にあるときには少なくとも最も外方側の櫛歯83cが搬入出口11を覆うように設定されている。例えばこの例においては各櫛歯83a~83cの上端部は載置面81に揃う位置に設定され、櫛歯83a~83cは外方側の櫛歯83cに向けて徐々に長くなるように設定されている。なおこの例では、筒状凸部21の側面に、櫛歯部83の下端側形状に適合する肩部21bが形成されている。

【0082】またこの実施の形態では、加熱部32と載置部8との間に、載置面81と対向するように石英製のガス供給排気部9が設けられている。このガス供給排気部9は、載置面81よりはわずかに大きい、同じ大きさの3枚の石英製の円板9a,9b,9cを前記載置面と平行になるように互いに間隔を介して積層し、各円板9a~9cの周縁部を、下方側にほば垂直に延びる側壁部91で覆うことにより構成されている。

【0083】とうしてガス供給排気部9の内部には上部空間と下部空間とが形成され、とれらの空間は、共通の区画部材92により径方向に4つのゾーンZ1~Z4に分割されている。また前記円板9b,9cには、各ゾーンZ1~Z3に夫々ガス供給孔93a、93bが形成されている。

【0084】このガス供給排気部9は、フランジ部85 aを有する石英製の支持部材85により筒状体33の外側にてチャンバ1の上壁に吊り下げた状態で取り付けられており、当該支持部材85のフランジ部85aは筒状体33の外周囲部分のチャンバ1上壁を覆うように設けられている。

【0085】前記支持部材85の内部にはガス供給排気部9の前記3つのゾーンZ1~Z3に連通する3本の処理ガス供給管86a~86cが設けられており(処理ガス供給管86b、86cは図示せず)、上述の実施の形態と同様にガス供給孔93bから供給されるガス流量は、内方側に位置するガス供給孔93bよりも外方側に位置するガス供給孔93bの方が少なくなるように構成されている。また支持部材85の内部にはガス供給排気部9のゾーンZ4に連通するパージガス供給管87も設けられており、このパージガス供給管87は分岐して支持部材85の外側面にパージガスを供給するように構成されている。

【0086】前記側壁部91は、前記載置部8のスカー

ト部82と櫛歯83aとの間に対応する位置に設けられ ており、この側壁部91の外側には、径方向に例えば2 つの排気室94、95を備えた排気部90が設けられて いる。とれらの排気室94、95は夫々上下2室からな り、内側が処理ガス用の排気室94、外側がパージガス 用の排気室95となっていて、処理ガス用の下側の排気 室94は、第3の円板9cの周縁部の下方側近傍であっ て、ウエハ♥の周縁部の上方側に位置するように設けら れている。またこれら排気室94、95には夫々排気孔 94a, 95aが形成されていると共に、処理ガス用の 10 排気管46とパージガス用の排気管47とが夫々排気口 を介して接続されている。

【0087】この排気部90の下端側の、前記櫛歯部8 3の櫛歯83a, 83bの間、及び櫛歯83b, 83c の間に対応する位置には、下方側に向かってほぼ垂直に 延びる2本の側壁部96、97が設けられており、これ ら側壁部91,96,97は、載置部8が第2の高さ位 置にあるときには、スカート部82と櫛歯83aとの 間、櫛歯83a,83bの間、櫛歯83b,83cの間 に夫々入り込めるように、長さと幅が設定されている。 そしてこの側壁部91,96,97と櫛歯83a~83 cとが径方向に重なりあうことによりラビリンスが形成 される。また側壁部91,96,97の搬入出口11に 対応する位置には開口部91a,96a,97aが夫々 形成されており、載置部8が第2の高さ位置にあるとき にはウエハWは開口部91aよりも上方側にあって、ウ エハWが側壁部91で囲まれるようになっている。

【0088】チャンバ1内には、チャンバ1の側壁を覆 うように、チャンバ1の内壁面に沿って石英製の壁部8 8が設けられている。この壁部88は例えば一端側が筒 30 状凸部21の屈曲部21a上面に接続され、他端側が支 持部材85の底面に接続されていて、チャンバ1の搬入 出口11に対応する位置にウエハの受け渡し口88aが 形成されている。

【0089】こうしてチャンバ1の中には、加熱部32 の下方側に筒状凸部21と壁部88、支持部材85、ガ ス供給排気部9とにより構成された石英容器が設けられ ることとなり、これによりチャンパ1の内壁面は石英に より覆われた状態となる。この実施の形態においても、 石英容器内部に位置する部材は全て石英により構成され 40 ている。

【0090】 このような酸化装置では、先ず図10 (a) に示すように、載置部8を第1の高さ位置に設定 した状態で、シャッタ12を開き、チャンバ1の外部か らウエハ♥を、搬入出口11、壁部88の受け渡し口8 8 a、側壁部91, 96, 97の開口部91a, 96 a, 97aを介して搬入し、載置部8の突起81a上に 載置する。この際載置部8は載置されたウェハ♥表面の 温度が例えば600℃程度になるように、温調器25と 加熱部32とにより温度制御されている。

【0091】次いで図10(b)に示すように、搬入出 □11をシャッタ12で閉じ、チャンパ1内では載置部 8を第2の高さ位置まで例えば10mm/秒~100m m/秒の速度で上昇させる。このように第2の高さ位置 まで載置部8を上昇させると、ガス供給排気部9の側壁 部91,96,97と載置部8の櫛歯83a~cとが歯 合し、これらが径方向に重なりあうこととなる。

24

【0092】そして第2の高さ位置で、ウエハ♥を温調 器25と加熱部32とにより処理温度例えば1000℃ まで昇温した後、処理ガス例えばHClガスとO、ガス と、パージガス例えばN、ガスとを導入し、こうして載 置部8のスカート部82と櫛歯部83とにより、側壁部 91, 96, 97の開口部91a、96a, 97aを塞 ぎ、ウエハWをガス供給排気部9と載置部8とで囲んだ 状態で所定の酸化処理を行う。

【0093】ここでチャンバ1内では、処理ガスは、ガ ス供給排気部9の各ゾーンZ1~Z3からガス供給孔9 3 bを介してウエハW表面に向けて供給される。そして 排気室94に向かってウエハ♥周縁部の上方側に流れて 行き、排気室94を介して排気管46によりウェハ♥の 上方側から排気される。また処理ガスの一部は側壁部9 1とスカート部82との間の隙間を通って流れて行き、 開口部91aを介して排気室94に流れて込み、排気さ

【0094】一方パージガスは、ガス供給排気部9のゾ -ンZ4からガス供給孔93bを介してウエハWの周縁 部に向けて供給されると共に、支持部材85の外面にも 供給される。そしてウエハ♥周縁部に供給されたパージ ガスは排気室94を介して排気管47により排気される と共に、側壁部91とスカート部82との間の隙間を通 って流れて行き、開口部91a、96aを介して排気室 94や排気室95に流れて込み、排気される。また支持 部材85の外面に供給されたパージガスは排気室95に 向って下方側に流れていき、排気管47により排気され

【0095】このようにチャンパ1内では、処理ガスは 前記側壁部91,96,96と櫛歯部83との重なりに より形成されたラビリンスを介してウエハ♥の周縁部上 方側から排気されて行くと共に、処理ガスの通流領域の 外側にパージガスの通流領域を形成しているので、処理 ガスはラビリンスを通過して下方側に流れにくい。この ため処理ガスが壁部91に形成された受け渡し口91a を介して石英容器から流出しにくくなっている。

【0096】また熱処理時に載置部8が第2の高さ位置 まで上昇しても、処理ガスは既述のように前記ラビリン スを通過して下方側に流れにくいので、 載置台2と載置 部8との間の空間に処理ガスが入り込みにくくなってい る。さらにこの実施の形態においても前記載置台2と載 置部6との間の空間にパージガスを供給しているので、

処理ガスが筒状体23の内側に入り込み、駆動機構等の

金属製部材を腐食することが防止される。

【0097】このように本実施の形態においては、熱処理時に載置部8が上昇してガス供給排気部9と載置部8との間で小さな処理室が形成されるので、上述の実施の形態と同様に処理ガスの置換に要する時間が短くて済み、スループットが上昇する。また熱処理の際には、ウェハWはガス供給排気部97の側壁部91で囲まれた状態となるので、ウェハWからの放熱が周方向において均一となり、面内均一性の高い熱処理を行うことができる。さらに既述のように、石英容器からの処理ガスの流 10出が抑えられるので、チャンバ1の内壁面と処理ガスとの接触が抑えられ、これにより処理ガスが腐食性のガスであってもチャンバ1の腐食が防止される。

25

【0098】本実施の形態では、ガス供給排気部9を次のように構成してもよい。即ち図11(a)に示すように、例えばガス供給排気部9に径方向に6つのゾーン21~6(ガス通流領域)を区画して設け、図でゾーン21を代表して示すように、各ゾーン21~26に処理ガス供給管86と処理ガス用の排気管46とを夫々接続する。

【0099】とのようなガス供給排気部9では、幾つかのゾーン例えばゾーンZ1, Z3, Z5に前記処理ガス供給管86より処理ガスを供給し、これらのゾーンをガス供給領域として機能させ、残りのゾーンZ2, Z4, Z6は排気管47により排気し、ガス排気領域として機能させることにより、図中矢印で示すような処理ガスの流れを作ることができる。

【0100】また図11(b)に示すように、このゾーンの割り当てを替えることにより、ガス供給領域として機能するゾーン(22、24、26)とガス排気領域と 30して機能するゾーン(21、23、25)とを入れ代え、こうして熱処理中にゾーンを時間的に入れ替えることにより、ガスの流れを途中で切り替えるようにしてもよい。

【0101】以上の実施の形態においては、ガス供給排気部9をチャンバ1の底部側に配置し、載置部8をチャンバ1の上部側に設けて、第1の高さ位置において載置部8にウエハWを保持させてから、載置部8を第2の高さ位置まで下降させて熱処理を行うようにしてもよい。また載置部8を固定して設け、ガス供給排気部9を昇降40可能に構成するようにしてもよい。

【0102】以上において、本発明では、既述のように 処理ガス供給部(ガス供給排気部)と載置部とにより小 さな処理室を形成する例について説明したが、この処理 ガス供給部と載置部とは図12に示す石英製のチャンバ 内に設けるようにしてもよい。この例について簡単に説 明すると、図中100は断面が略6角形状の石英チャン バであり、側面のほぼ中央の左右両側には、チャンバ1 00と搬入出口101を介して連通される石英製の移載 室102が設けられている。この移載室102の中には 50

ウェハWをチャンバ100内に搬入するための移載アーム103が設けられており、この移載室102と搬入出口101との間には2つのシャッタ104、105が設けられた石英製のシャッタ室106が設けられていて、このシャッタ室106にはパージガスが供給されている。

【0103】チャンバ100の上部側の空間には加熱部110が設けられており、この下方側の空間には処理ガス供給管111が設けられていて、チャンバ100内部の上部中央に処理ガスを供給するようになっている。またチャンバ100は下方側から排気されるようになっている。

【0104】またチャンバ100内には、上部側に、ガス供給孔121が穿設されたガス拡散板120が設けられており、このガス拡散板120の周縁部には例えば3本の櫛歯122が、搬入出口101に干渉しない位置まで下方側に垂直に延びるように設けられている。一方下部側にはガス遮断板123が設けられ、このガス遮断板123の周縁部は屈曲してほぼ垂直に、搬入出口101に干渉しない位置まで上方側に延びている。さらにチャンバ100内には昇降可能な載置部130が設けられており、この載置部130周縁部には既述のガス拡散板120の櫛歯122と歯合する櫛歯131が形成されている。なおこの櫛歯131にはウエハWの受け渡し用の開口部(図示せず)が形成されている。またチャンバ100、移載室102、シャッタ室106内に設けられた部材は全て石英により構成されている。

【0105】このような構成の石英製チャンバ100では、搬入出口101付近で載置部130にウエハWが受け渡され、この後載置部130を上昇させてガス拡散板120の櫛歯122と載置部130の櫛歯131とを歯合させた状態で熱処理が行われる。この際すべての部材が石英により構成されているので、仮にガスがシャッタ室106を通過して移載室102まで流出しても、これらが腐食されるおそれはない。また熱処理時は、ウエハWはガス拡散板120と載置部130とに囲まれた小さな処理室内にあり、しかも石英により周囲が囲まれているので、スループットが高く、均一な熱処理を行うことができる。以上において石英チャンバ100は既述の図1及び図7、図8に示す実施の形態にも適用可能である。

【0106】また本発明では、チャンバ1内に設けられた石英容器2の上面と筒状凸部21の上面とを図13に示すように構成してもよい。図13(a)は、チャンバ1内を例えば1×10⁻³Torr程度減圧雰囲気にして熱処理を行う場合に適した構成であり、この例では石英容器2の上面の加熱部32の下方側の窓部分と筒状凸部21の上面とが、ウエハWとは反対側に膨らむように湾曲して形成されている。このような構成では減圧時の強度を大きくすることができる。さらに図13(a)は、

チャンパ1内を例えば1×10⁻¹ Torr程度加圧雰囲気にして熱処理を行う場合に適した構成であり、この例では石英容器2の上面の加熱部32の下方側の窓部分と筒状凸部21の上面とが、ウエハW側に膨らむように湾曲して形成されている。このような構成では加圧時の強度を大きくすることができる。

【0107】さらに本発明においては、ウエハWのチャンバ1内への搬入出は次のように行うことが好ましい。この好ましい例について図14により説明すると、図中140は、ウエハWをチャンバ1の外からチャンバ1内 10に搬入して載置部24に受け渡す搬送手段をなす移載アームであり、この移載アーム140の上面にはウエハWを回転させる基板回転手段141が設けられていて、この基板回転手段141の上面にウエハWが載置される。なお移載アーム140と基板回転手段141は突起24aの間に形成された進入空間に進入してこの突起24aにウエハWを受け渡すように構成されている。

【0108】そして例えば図14(b)に示すように、移載アーム140によりウェハWの半分がチャンパ1内に搬入された後、基板回転手段141によりウェハWが 20180度回転され、この後ウェハWがチャンパ1内の所定位置(載置部24に対向する位置)まで搬入されて突起24a上に載置される。ここでウェハWが直径30cmもの大口径になると、ウェハWの搬入速度はそれ程早くないので先に入った方が長く加熱されて温度が高くなり、先に入った部分と後に入った部分の温度差が大きくなってしまう。そこでこの例のように、ウェハWの半分を搬入した時に、ウェハWを180度回転させて前後を逆にすると、先に入った部分がチャンパ1の外に出て冷却され、一方残りの部分はチャンパ1内で加熱されるので、両者の温度差が小さくなり、より均一な熱処理を行うことができる。

【0109】なおこの例では、ウエハWの少なくとも一部がチャンバ内に搬入された後、所定の位置まで達するまでの時点の間に、ウエハWを回転させるようにしてもよい。また図1に示す実施の形態で説明したが、図7及び図9に示す実施の形態に適用してもよい。

【0110】またウエハWの搬入においては、図15に示す例も有効である。この例はウエハWを熱遮蔽部材150で覆うことにより、ウエハWを加熱部32から遮蔽 40しながら搬入するものである。熱遮蔽部材150は例えばウエハWを保持する移載アーム140の両面を覆う断面コ字状に形成されると共に、チャンバ1の搬入出口11と対向する側面に形成された熱遮蔽部材150用の搬入出口151から搬入出され、チャンバ1内を移載アーム140と共に進退可能に構成されている。

【0111】そしてウエハWを搬入する際には、先ず図 15(a)に示すように、熱連蔽部材150を搬入出口 11近傍まで進入させて、この位置で待機させておき、 次いで図15(b)に示すように、熱連蔽部材150の 50 中にウエハWを保持した移載アーム140を進入させる。この後図15(c)に示すように、熱遮蔽部材150でウエハを加熱部32及び温調器25から遮蔽した状態で載置領域まで搬送した後、図15(d)に示すように、熱遮蔽部材150を搬入出口151から退出させると共に、ウエハWを載置部24に載置する。

【0112】この例においては、ウエハWは熱遮蔽部材 150により覆われ、加熱部32等から遮蔽された状態で搬入されるので、載置領域まで搬入されるまでに加熱される程度が小さくなる。このため先に入った部分と後に入った部分の温度差がそれ程大きくならないので、より均一な熱処理を行うことができる。なおこの例では、熱遮蔽部材 150はウエハWを保持する移載アーム140の少なくとも加熱部側の面を覆うように構成すればよい。また図1に示す実施の形態で説明したが、図7及び 図9に示す実施の形態に適用してもよい。

[0113] さらに本発明では、熱処理時のウェハWの温度制御は、ウエハW撤入の後、ウェハWを処理温度まで昇温させるときも冷却部材27aは引き続き閉じた状態として(図4(a)の状態)、温調器25はウェハW表面を600℃程度に制御するようにし、処理温度までの昇温は加熱部32のみで行うようにしてもよい。

【0114】またウエハWの搬入時には、加熱部32をオフ状態にしておくと共に、温調器25によりウエハW表面を600℃程度まで予備加熱し、次いで加熱部32をオン状態にして処理温度まで昇温するようにしてもよい。この際温調器25は冷却手段27を備えない構成としてもよい。さらにまた温調器25には加熱手段26を設けず、冷却手段27により常にウエハWの表面温度を500℃以下に制御する構成としてもよい。このように温調器25を500~700℃に制御することにより、温調器25は搬入時の余熱の役割を果たし、熱処理時にはウエハWの保温の役割を果たすこととになる。なお処理ガス供給部7やガス供給排気部9を下方側に設けた場合には、加熱部32も下方側に設けられる。

【0115】さらに本発明の構成においては、前記石英で構成した部材は耐熱性の大きい非金属材により構成すればよく、例えば石英以外の材料として炭化ケイ素により構成するようにしてもよい。また本発明は、上述の酸化処理の他、腐食性のガスを用いる熱処理やガス処理に適用することができる。なおパージガスとしては、アルゴンガスやヘリウムガス等も用いることができる。

[0116]

【発明の効果】本発明の熱処理装置によれば、装置を小型化できると共に、高いスループットが得られ、しかも均一な熱処理を行うことができて、金属部分の腐食を抑えることができる。また本発明のガス処理装置によれば、高いスループットを得ることができ、さらに均一なガス処理を行うことができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の熱処理装置の一実施の形態を示す断面 図である。

29

【図2】熱処理装置で用いられる温調器の一例を示す斜 視図である。

【図3】熱処理装置内の処理ガスとパージガスの流れを 示す断面図である。

【図4】熱処理装置の作用を説明するための工程図である。

【図5】温調器の作用を説明するための説明図である。

【図6】熱処理装置におけるウェハの放熱の仕方を説明 10 するための断面図である。

【図7】本発明の熱処理装置の他の実施の形態を示す断面図である。

【図8】熱処理装置の作用を説明するための工程図である。

【図9】本発明の熱処理装置のさらに他の実施の形態を示す断面図である。

【図10】熱処理装置の作用を説明するための工程図である。

【図11】ガス供給排気部の処理ガスの流れを示す断面 20 図である。

【図12】本発明の熱処理装置に石英チャンバを適用した場合の一例を示す断面図である。

【図13】石英容器の変形例を示す断面図である。

【図14】基板回転手段を備えた移載アームを用いてウ*

* エハの搬入する場合の構成例を示す断面図とウエハWの 平面図である。

【図15】熱遮蔽部材を用いてウエハの搬入する構成例 を説明するための工程図である。

【図16】従来の枚葉式の熱処理装置を示す断面図である

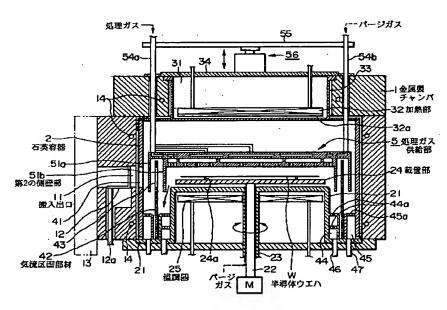
【図17】従来の枚葉式のCVD装置を示す断面図である

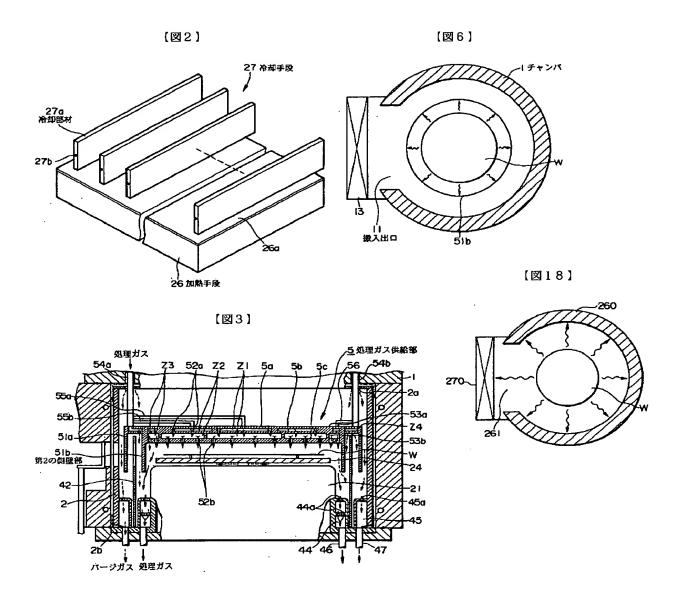
【図18】従来のCVD装置を用いて熱処理を行った場合のウェハの放熱の仕方を説明するための断面図である。

【符号の説明】

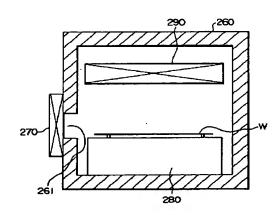
1 1 1	金属製チャンバ 搬入出口
2	石英容器
24.6.8	載置部
2 5	温調器
3 2	加熱部
4 1	受け渡し口
5, 7	処理ガス供給部
9	ガス供給排気部
100	石英チャンバ
140	移載アーム
141	基板回転手段
150	熱遮蔽部材

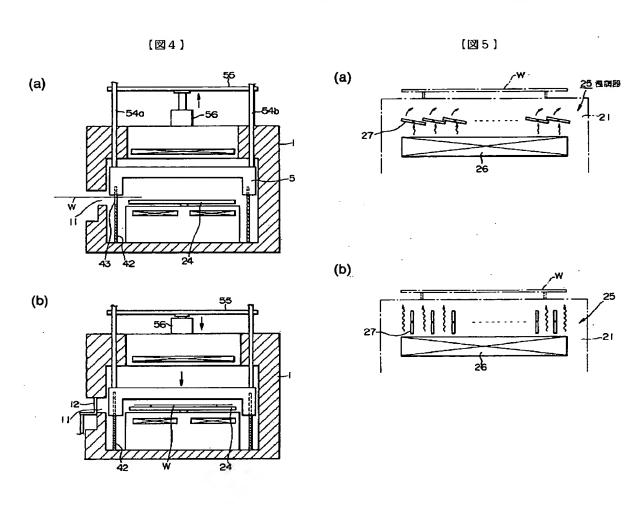
【図1】

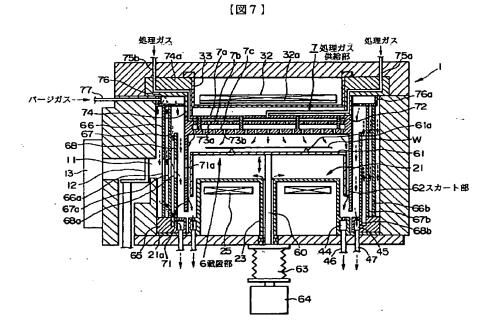


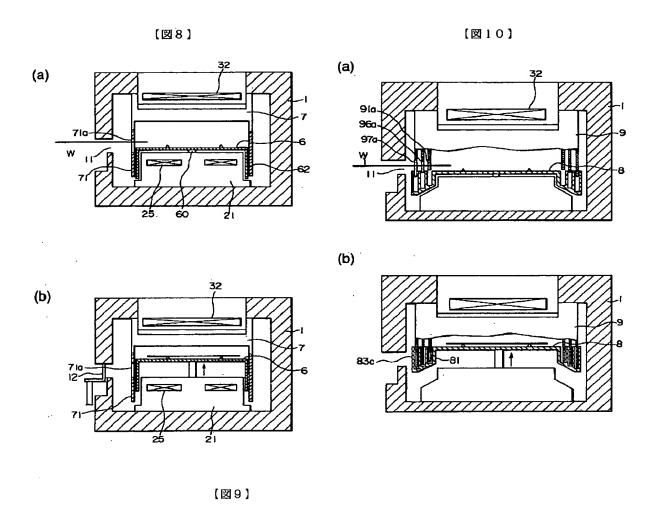


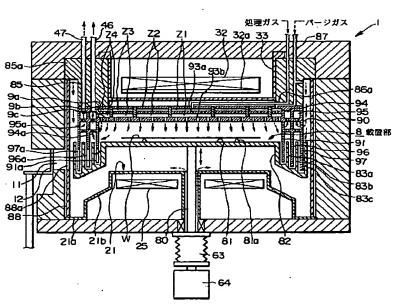
【図17】



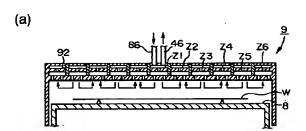




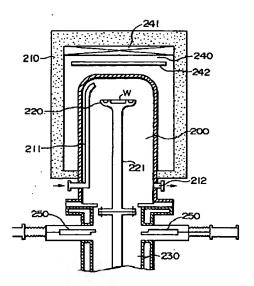


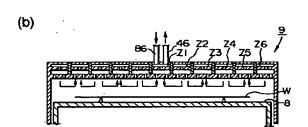


[図11]

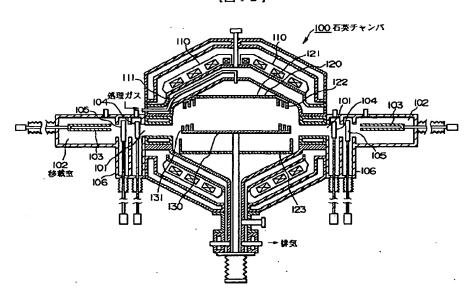


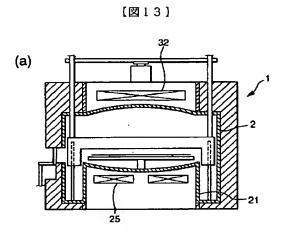


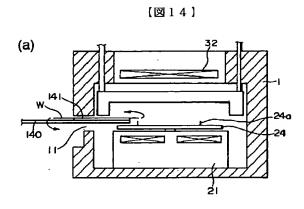


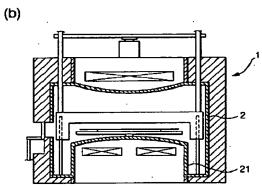


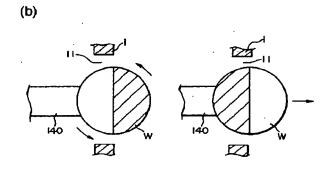
【図12】











【図15】

